

深圳市民德电子科技股份有限公司

2018 年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

2. 预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期上升：20.00% - 50.00% 盈利：4855.19万元 - 6068.99万元	盈利：4045.99万元

注：上表中“元”均为人民币元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2018年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因系：

- 1、条码识别业务，公司营业收入和净利润较上年度虽小幅下降，但产品结构优化进展显著，二维码识读设备及模组销售占比大幅提升；且本年度公司加大了对合作开发定制芯片和产品核心部件标准化水平的研发力度，基于目前的研发进度，定制芯片预计将在2019年第一季度投入试产，预期将大幅提升产品性能、降低产品成本，增加产品市场竞争力。
- 2、半导体业务，公司2018年6月完成重大资产重组项目，进入半导体电子元器件分销行业；交割程序完成后，深圳市泰博迅睿技术有限公司（简称“泰博迅睿公司”）

合并日后的经营业绩纳入公司合并范围。且本年度，泰博迅睿公司在合并后获得公司资金等资源注入，经营业绩较上年有大幅增长。

3、公司本年内使用暂时闲置资金购买银行理财产品产生的收益较上年同期增加。

4、公司本年内重大资产重组产生的交易费用、研发费用较上年同期增加较多，对净利润的增长产生一定的抵减效果。

预计本年度非经常性损益对净利润的影响金额约为1420万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年年度业绩具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日